

<i>Поз. обознач.</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
	<u>Конденсаторы</u>		
C1...C3	Чип керамический 0805-X7R-100 нФ ± 10%	3	Murata
C4	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C5...C7	Чип керамический 0805-X7R-100 нФ ± 10%	3	Murata
C8	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C11	Чип керамический 0805-X7R-100 нФ ± 10%	1	Murata
C12	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C15	Чип керамический 0805-20 пФ ± 10%	1	Murata
C16	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C17	Чип керамический 0805-X7R-1 мкФ ± 10%	1	Murata
C18	Чип керамический 0805-X5R-47 мкФ ± 20%	1	Murata
C19	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C20	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C21	Чип керамический 0805-X5R-33 мкФ ± 10%	1	TDK
C22	Чип керамический 0805-X5R-47 мкФ ± 20%	1	Murata
C23	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	1	Murata
C24	Чип керамический 0805-X5R-47 мкФ ± 20%	1	Murata
C25	Чип керамический 0805-X7R-1 мкФ ± 10%	1	Murata
C26, C27	Чип керамический 0805-X5R-10 мкФ ± 10%	2	Murata
C28	Чип керамический 0805-X7R-1 мкФ ± 10%	1	Murata
	<u>Микросхемы</u>		
DA1	BQ24295	1	Texas Instruments
DD2	CAT6219	1	ON Semiconductor
DD3	STM32F407VGT6	1	STMicroelectronics
DD4	LAN8720	1	Microchip

					ГУИР.465614.009 ПЭЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Лёля				Мобильное устройство обмена данными через Ethernet Перечень элементов				
Пров.	Ролич								
					Лит.	Лист	Листов		
					G	1	3		
					ПИКС, гр. 613802				